

# 2016 ICMSE Conference

2016年材料/科学/工程国际学术会议

## *Important Dates (重要日期)*

征文截稿日期(终稿截稿日期):2016年06月07日

论文提交邮箱地址:[icmse@icmse-conf.org](mailto:icmse@icmse-conf.org)

邮件确认通知:提交日期后的2-3个工作日

会议日期:2016年06月24-26日

会议地点:中国 广东省 广州市

会议论文集出版日期:会议结束后1个月内

\*投稿作者可以不参加会议.

\*所有被录用的文章,不仅可以做口头发表,也可以做海报展示.

## *About 2016 ICMSE*

关于会议的更多内容请访问: <http://www.icmse-conf.org/>

## *Call for Paper (会议范围)*

材料/科学/工程等各个技术领域

## *Publication (出版期刊)*

会议论文将由TTP出版社的期刊Key Engineering Materials (ISSN:1662-9795) 出版并提交至以下数据库进行检索.

- **Ei Compendex** (CPX) [www.ei.org](http://www.ei.org).

- Elsevier : **SCOPUS** [www.scopus.com](http://www.scopus.com).
- Copernicus Journals Master List [www.indexcopernicus.com](http://www.indexcopernicus.com).
- Google Scholar [scholar.google.com](http://scholar.google.com).
- Cambridge Scientific Abstracts (CSA) [www.csa.com](http://www.csa.com).
- Inspec (IET, Institution of Engineering Technology) [www.theiet.org](http://www.theiet.org).
- SCImago Journal & Country Rank (SJR) [www.scimagojr.com](http://www.scimagojr.com).
- EBSCO [www.ebsco.com](http://www.ebsco.com).
- Thomson Reuters (WoS), all volumes are submitted and selected ones will be indexed.

KEM 相关链接:[www.scientific.net/KEM/details](http://www.scientific.net/KEM/details)

本次会议的出版连接:[www.scientific.net/conference-1420](http://www.scientific.net/conference-1420)

## *Registration (会议注册)*

中国投稿作者文章版面费为2800元人民币(6页以内),超出页数会适当另加费用;同一作者的两篇以上不同文章给予价格优惠.

## *Contact (联系方式)*

E-mail:[icmse@icmse-conf.org](mailto:icmse@icmse-conf.org)

工作QQ:3336304307

Tel: (China) 132-4499-1803

(Korea) +82-70-5089-4955

(USA) +1-217-419-1129

URL:<http://www.icmse-conf.org/>